

【対象職種】

<p>CAD・設計技術者</p>	<p>Auto CAD 金型設計 建築設計</p>
<p>IT技術者</p>	<p>アプリケーション開発(オープン・WEB) ネットワーク・サーバ運用・保守 アプリケーション開発(汎用) 通信インフラ設計・構築 アプリケーション開発(制御・組み込み) 社内SE パッケージソフト・OS開発 サポート、ヘルプデスク ネットワーク・サーバ設計・構築</p>
<p>機械技術者</p>	<p>半導体設計 生産技術 プロセス開発 回路設計 システム設計 品質・生産管理(電気、電子、機械、半導体) 制御設計(電子機器、精密機器) FAE 制御設計(自動車、各種機械) サービスエンジニア、整備士 機械・機構設計(電子機器、精密機器) 製造スタッフ、技能工(電気、電子、機械、半導体) 機械・機構設計(自動車、各種機械) その他、電気・電子・機械・半導体技術関連職 筐体設計、金型設計</p>

※採用対象・・・機械設計/製造学部・工学部・電気/電子学部の大学・大学院を卒業した者